

報道関係者各位

2019年7月9日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

CPU 向けハイパフォーマンスグリス  
ナノダイヤモンド配合による優れた熱伝導率  
非伝導性素材を使用  
付属のスクレイパーによる素早いセットアップ  
Antec Formula X

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ナノダイヤモンド配合による優れた熱伝導率、CPU 向けハイパフォーマンスグリス Antec Formula X を 2019 年 7 月 13 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆Formula X

Formula X は、ナノダイヤモンドを配合した、CPU 向けのハイパフォーマンスグリスです。付属のスクレイパーにより均一な塗布と素早いセットアップをサポート、Antec の冷却ノウハウが詰め込まれたグリスは、優れた熱抵抗値によりクーリングコンポーネントが持つ本来の冷却性能を引き出します。



## ◆Formula X 製品特徴

### ・冷却性能を引き出す優れた熱伝導率

ナノダイヤモンドを配合することにより発熱した熱を素早く伝える熱伝導率 11 W/mK の性能を発揮、熱を滞留させることなく各クーリングコンポーネントの性能を引き出します。また、安定した成分構成により経年劣化や乾燥によるひび割れを抑えます。

#### ◆付属のスクレイパーによる素早いセットアップ

付属のスクレイパーにより隙間なく均一に塗布、微細な凹凸や溝を容易に埋めて冷却性能を最大限に引き出します。非導電性で PC に優しく、不要な厚塗りを防止するとともに素早いセットアップをサポートします。

#### ◆Formula X スペック

製品名	Formula X
JAN	0761345770620
容量	4g
熱伝導率	11 W/mK
保証	初期不良のみ
本体サイズ	114mm x 22mm x 14mm
本体重量	約 10g
パッケージサイズ	185mm x 70mm x 15mm
パッケージ重量	約 29g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

#### 【発売詳細】

##### ◆型番

Formula X

##### ◆発売日

2019 年 7 月 13 日

##### ◆希望小売価格

1,280 円(税込)

##### ◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/formula-x/>

##### ◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/07/Formula-X.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:support@links.co.jp">support@links.co.jp</a>	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 西田 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: <a href="mailto:pr@links.co.jp">pr@links.co.jp</a>
--	--